**iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」111年度第一次初級鑑定考試**

**團體報名表**

1. 此資料為團體報名iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」111年度第一次初級鑑定考試之資料依據，**請務必確認資訊正確**。
2. **高雄醫學大學20人報考將於本校設專屬學科考場**，各科收費請參考第2頁。
3. **本報名表請先回傳Word電子檔至R081035@kmu.edu.tw,信件主旨請註明：團報3D列印初級鑑定-姓名OOO**，並於**3/31(四)17:00前至勵學大樓3F半推廣教育與數位學習中心繳交考照費用與減免資格佐證資料**(若無免附)，逾時恕不授理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學號/職號 |  | 系所/單位 |  |
| 身分證號 |  | 中文姓名 |  |
| 英文譯名(姓)-全部大寫 |  | 英文譯名名字(第1字)-全部大寫 |  | 英文譯名名字(第2字)-全部大寫 |  |
| 性別M : 男性F : 女性 |  | 西元生日YYYY/MM/DD(碼數請補滿) |  |
| 郵遞區號 |  | 地址(填日後寄發證書地址) |  |
| 電話 |  | 手機 |  |
| E-Mail |  |
| 本表將由推廣中心協助列印成紙本，請先回傳Word電子檔至R081035@kmu.edu.tw考生繳交考照費時將提供紙本確認資料，確認後再於下方欄位簽名。 |
| 資料確認 | 本人已確認所填資料正確無誤，若有因資料錯誤以至影響考試權益時，將自行負責。  簽章: 日期: 111 / 03 /  |

|  |
| --- |
| 3D列印積層製造工程師-初級及格標準：1.每科100分，該科達70分為及格(成績計算以四捨五入方式取整數)。2.同時報考同一級等之2考科，平均達70分得視為及格，但單科成績不得低於60分。3.成績保留：保留及格單科成績自應考日起三年度有效。授證資格：2考科皆達及格標準。A:考科1+考科2B:考科1+考科3C:考科1+考科4 |
| 必考 | 擇一報考 |
| 考科1 | 考科2 | 考科3 | 考科4 |
| 【學科】3D列印概論(紙筆測驗單選題) | 【學科】3D列印製程與材料概論(紙筆測驗單選題) | 【術科實作】3D列印製程實務：材料擠壓成型(紙筆測驗問答題+術科實作題) | 【術科實作】3D列印製程實務：光聚合固化(紙筆測驗問答題+術科實作題) |

|  |
| --- |
| 3D列印積層製造工程師-初級報名費用 |
|  | 學科 | 術科實作 |
| 個人報名 | 800元/科 | 2,100元/科 |
| **團體報名** | **600元/科** | **1,800元/科** |
| 低收入戶家庭、原住民族或身心障礙人員※需提供證明文件：(1)由里長開立之清寒戶證明或各鄉鎮市區公所開立的「低收入戶證明書」或「低收入戶卡」正反影本、(2)身心障礙手冊影本或(3)原住民個人戶謄本影本未檢附相關有效證明文件、逾期、資料有誤或不全者，恕無法提供優惠。 | 360元/科 | 900元/科 |

以上資料參考來源：**[111年3D列印積層製造工程師能力鑑定簡章](https://www.ipas.org.tw/3DP/AbilityBriefingList.aspx)**

---------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
| **考科選擇** |
| 報考iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」111年度第1次初級鑑定考試(請選擇報考組合)： 🞎考科1+考科2 🞎考科1+考科3 🞎考科1+考科4 🞎單考科：\_\_\_\_考照費用與減免資格佐證資料(若無免附)，請於111/3/31(四)17:00前繳交至勵學大樓3F半推廣教育與數位學習中心許小姐，逾時恕不受理。 |
| 以下欄位由推廣中心承辦人員填寫 |
| 考科1費用 | 考科2費用 | 考科3費用 | 考科3費用 |
|  |  |  |  |
| 總金額： 承辦人： |